

# 2019年度

介護予防・生活支援のためのロボット・ICT活用と中国地域の研究シーズ・ニーズ

## 第2回ヘルスケア・医療福祉機器

参加  
無料

## 技術研究交流会のご案内



日時 2019年9月24日(火)13:30~18:20

募集定員

会場 広島県民文化センター 5階  
サテライトキャンパスひろしま 大講義室  
(〒730-0051 広島市中区大手町1-5-3)

先着90名

主催 公益財団法人 中国地域創造研究センター

申込締切  
2019年9月11日(水)

後援 一般社団法人 中国経済連合会

中国地域企業のヘルスケア・医療福祉機器分野への新規参入や新製品・事業化につながる出会いの場となることを期待して、この分野の最新情報や大学の研究シーズ・ニーズを紹介する標記交流会を開催します。

「介護・福祉機器」をテーマとする第2回は、国立長寿医療研究センターの近藤和泉先生に健康長寿を支援するロボット開発の現状と今後の課題を、富士ソフト(株)の二宮氏にコミュニケーションロボットPALROの活用事例をご紹介いただき、大学の研究シーズ・ニーズを発表して参加企業との交流やマッチングを図ります。

講演会終了後には、ソフトドリンクやスナック菓子など飲食しながら懇談できる情報交換会を開催します。参加費無料ですので、講師や参加者との名刺交換・情報交換にご活用ください。

介護・福祉機器に携わっておられる企業や関心をお持ちの企業の皆様、今回紹介する研究シーズ・ニーズに興味をお持ちの方々など、多数のご参加をお待ちします。

### 【問い合わせ】

(公財)中国地域創造研究センター 産業創造部

担当: 安平次(あんぺいじ) 重治

〒730-0041 広島市中区小町4-33 中電ビル3号館5階

TEL: 082-241-9967 FAX: 082-245-7629

E-mail: zdkoryu1@crirc.jp

### プログラム

#### 講演会 (13:30~17:10)

開会挨拶 (13:30~13:35) (公財)中国地域創造研究センター

#### 基調講演 (13:35~14:50)

「健康長寿を支援するロボット開発の現状と今後の課題」  
国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 副院長、  
健康長寿支援ロボットセンター長、リハビリテーション科部長  
厚生労働省 老健局 参与(介護ロボット担当) 近藤 和泉 氏

#### 講演 (14:50~15:30)

「高齢者の豊かな生活を支援するコミュニケーションロボットPALRO」  
富士ソフト株式会社 プロダクト事業本部  
マーケティング企画部 二宮 恒樹 氏

#### 研究シーズ・ニーズ発表1 (15:40~16:10)

「回転式支持パッドにより高齢者の自立歩行意欲の促進を図る歩行車の開発」  
近畿大学 工学部 ロボティクス学科 教授 黄 健 氏

#### 研究シーズ・ニーズ発表2 (16:10~16:40)

「介護・生活支援ロボットの物体把持を教えるレーザービームによる実世界“クリック”手法の開発」  
広島市立大学大学院 情報科学研究科  
システム工学専攻 教授 岩城 敏 氏

#### 研究シーズ・ニーズ発表3 (16:40~17:10)

「全天周カメラによる注視ターゲット推定法の開発と車いすロボットへの応用」  
広島市立大学大学院 情報科学研究科  
システム工学専攻 教授 李 仕剛 氏

#### 情報交換会 (17:20~18:20)

➡ 参加申込みは裏面をご覧ください。



競輪の補助事業

この事業は、競輪の補助を受けて実施します。

<https://www.jka-cycle.jp/>

# 会場案内



**広島県民文化センター5階 サテライトキャンパスひろしま**  
(〒730-0051 広島市中区大手町1-5-3)

広島駅南口から路面電車で約20分、バスで約15分。

**【路面電車】**

- ◆ 広島港行(1番)「本通」下車で徒歩約5分。
- ◆ 宮島口行(2番)または江波行(6番)「紙屋町西」下車で徒歩約3分。

**【バス】**

- ◆ 八丁堀・紙屋町・本通り方面行「本通り」下車で徒歩約5分。

## 参加お申込み方法

下記いずれかでお申込みください。

1. 当センターHP (<https://crirc.jp/>) の開催案内「申込フォーム」から入力。
2. 参加申込書に記入して Fax 送付または E-mail 添付。

**FAX** 082-245-7629 (担当:安平次)

**E-mail** zdkoryu1@crirc.jp

申込締切

2019年**9月11日(水)**

### 2019年度 第2回ヘルスケア・医療福祉機器技術研究交流会 (参加申込書)

企業・団体・大学名	
所在地	〒
申込者氏名	
所属・役職	
TEL/FAX	
E-mail	

1) 申込者は同上と記載

2) 参加:○、不参加:×を記入

参加者氏名 <sup>1)</sup>	所属・役職	講演会 <sup>2)</sup>	情報交換会 <sup>2)</sup>
	E-mail		

※参加希望者多数の場合はコピーして使用してください。

※いただいた個人情報本交流会のために使用させていただきますが、今後、当センターが主催するフォーラム、セミナー、講演会等のご案内に限って使用させていただくことがあります。